

应用笔记

Application Note

文档编号: **AN1128**

G32R501 双核仿真指导手册

版本: **V1.1**

1 引言

G32R5xx 双核微控制器（MCU）系列如表格 1 所述。本文所述的适用产品（在本文中称为 G32R5xx 微控制器）基于高性能 Arm® Cortex®-M52 32 位 RISC 内核。为了充分利用双核架构，G32R501 系列微控制器要求特定的开发方法。

本调试手册提供了在 G32R501 微控制器上调试自定义应用程序的指南，涵盖以下方面：

- G32R5xx 双核微控制器调试基本原理。
- 如何使用支持 Geehy-Link 调试的 EWARM、MDK-ARM 工具链调试双核设备。

有关 G32R501 微控制器的更多信息，请参考以下文档：

- G32R501 系列数据手册
- G32R501 系列用户手册

表格 1 G32R5xx 双核型号

通用系列	具体支持产品型号
G32R5xx	G32R501DxCx7/G32R501DxYx7/G32R501DxYx8Q

目录

1	引言	1
2	双核的基本机制	3
2.1	功能特点	3
2.2	调试访问端口 (DAP)	3
3	调试支持	4
4	MDK-ARM 双核调试支持	5
4.1	在 MDK-ARM 上进行双核调试	5
4.2	使用 GEEHY-LINK (WinUSB) 进行双核调试的步骤	5
5	IAR EW for Arm 双核调试支持	11
5.1	在 IAR EW for Arm 上进行双核调试	11
5.2	使用 GEEHY-LINK (WinUSB) 进行双核调试的步骤	11
6	Eclipse 双核调试支持	16
6.1	在 Eclipse 上进行双核调试	16
6.2	使用 GEEHY-LINK (WinUSB) 进行双核调试的步骤	16
7	版本历史	21

2 双核的基本机制

多核处理器由异构核（意味着不同内核）或同构（相同）内核组成。

G32R5xx 中的双核属于非对称体系结构，默认情况下，CPU0 被设置为 **master**，可以正常工作，而 CPU1 被设置为 **slave**，当芯片启动时，CPU1 被设置为 **hold**，它的时钟被禁用。要让从核工作，需要 CPU0 通过寄存器来使能其时钟，并设置其启动地址。

2.1 功能特点

G32R501 系列微控制器能够提供全面且灵活的调试和性能分析支持。

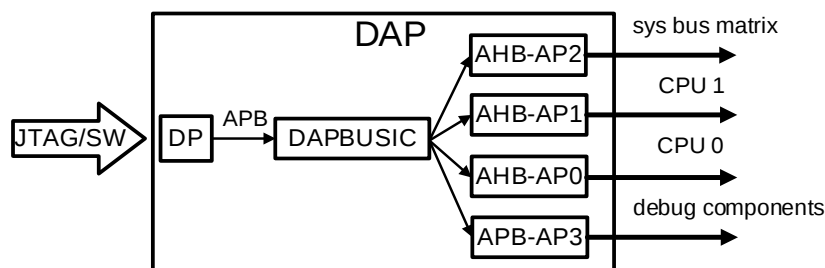
- **独立断点调试**：支持系统中每个 CPU 内核的独立断点调试，便于多核系统的精细调试。
- **代码执行跟踪**：支持对代码执行过程进行跟踪，有助于性能分析和调试。
- **JTAG 调试端口**：提供标准的 JTAG 调试接口，兼容广泛的调试工具。
- **串行线调试端口**：支持串行线调试端口（Serial Wire Debug Port），用于简化调试连接。

2.2 调试访问端口（DAP）

G32R501 微控制器包含四个连接到调试端口（DP）的访问端口（AP）：

- **AHB-AP0**：CPU0 访问端口（AHB-AP）通过连接到处理器的 AHBD 端口的 AHB-Lite 总线，提供对 CPU0 内核中集成的调试和跟踪功能的访问。
- **AHB-AP1**：CPU1 访问端口（AHB-AP）通过连接到处理器的 AHBD 端口的 AHB-Lite 总线，提供对 CPU1 内核中集成的调试和跟踪功能的访问。
- **AHB-AP2**：总线矩阵接入口。允许访问系统总线矩阵。
- **APB-AP3**：调试访问端口。允许访问外部调试组件。

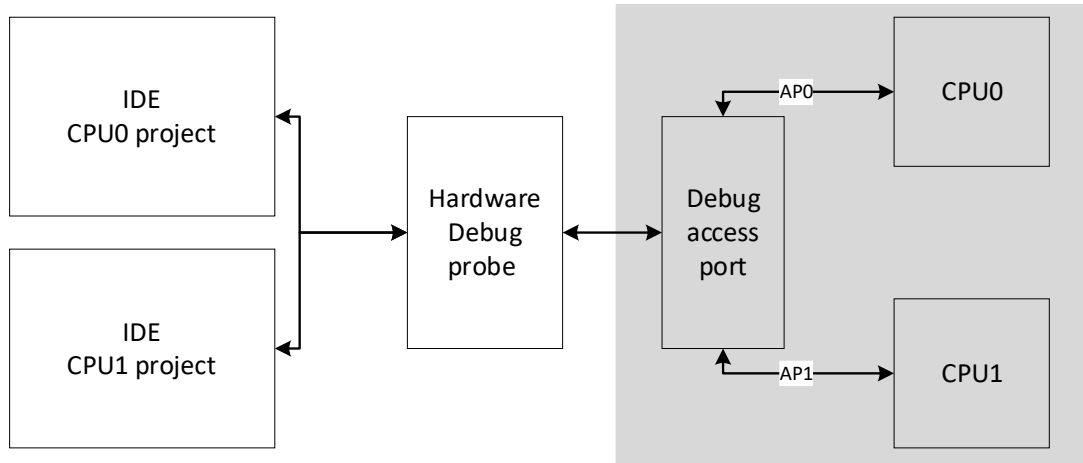
图 1 G32R5xx 调试访问端口（DAP）



3 调试支持

双核调试允许使用单个硬件调试探针同时调试两个内核。两个内核的调试信息可以在单个集成开发环境（IDE）图形用户界面（GUI）中显示，也可以为每个内核单独创建一个 IDE GUI 实例。分开的 IDE GUI 实例的表现如图 2 所示。

图 2 双核调试 IDE 示意



为了确保顺利进行双核调试，使用的调试器必须提供以下功能：

- 可选访问端口。
- 使用相同的调试探针同时连接多个内核的能力。
- 所有内核的可见性。
- 支持交叉触发 Arm®组件。
- 在同一调试会话中在不同领域之间切换访问端口的可能性，以可视化内存和外围设备的状态。

4 MDK-ARM 双核调试支持

最新版本的 MDK-ARM 可以从其官方网站下载。

4.1 在 MDK-ARM 上进行双核调试

如前文描述，G32R5xx 中的双核非对称系统需要特定的开发工具，在 MDK-ARM IDE v5.40 以上便支持对 G32R5xx 进行双核调试。

4.2 使用 GEEHY-LINK (WinUSB) 进行双核调试的步骤

本节提供了使用 MDK-ARM v5.40 和 GEEHY-LINK (WinUSB) 调试探针与 G32R5xx 微控制器配合工作的分步说明。

注意:

Arm® Cortex®-M52 的双核调试在 MDK-ARM v5.40 及更高版本中得到支持。

在进行下面的操作前，请先安装 G32R5xx 芯片支持 (Geehy.G32R5xx_DFP.x.x.x.pack)。

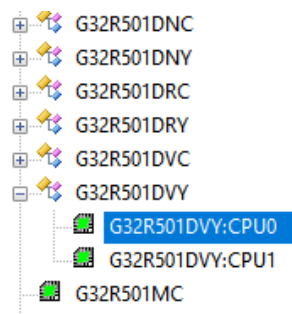
在此示例中，需要为每个内核创建一个项目。

(示例程序可参考 G32R5xx_SDK\driverlib\g32r501\examples\eval\ipc\)

1. 新建工程，配置 CPU0 工程的调试设置：

- a) 打开 MDK-ARM 并新建工程。
- b) 选择正确的设备，Project→Options for Target→Device，选择双核系列的 G32R501 (图 3)，并选择后面带“CPU0”字样的型号。

图 3 G32R501 MDK 芯片选型 (部分)



- c) 配置.sct 文件，选择双核的配置。

图 4 使用双核配置

```

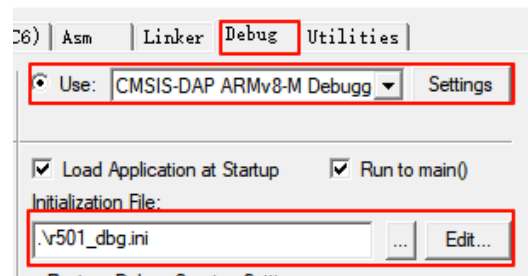
g32r501dxc_cpu0_cbus_flash.sct
g32r501dxc_cpu0_itcm_flash.sct
g32r501dxc_cpu1_cbus_flash.sct
g32r501dxc_cpu1_itcm_flash.sct
g32r501dxy_cpu0_cbus_flash.sct
g32r501dxy_cpu0_itcm_flash.sct
g32r501dxy_cpu1_cbus_flash.sct
g32r501dxy_cpu1_itcm_flash.sct

```

d) 配置调试器以及调试脚本: Project→Options for Target→Debug

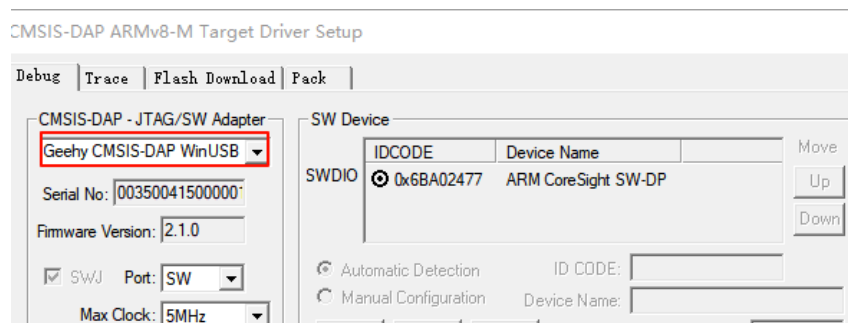
- i. 选择调试器为“CMSIS-DAP ARMv8-M Debugger”。
- ii. 选择调试脚本为“r501_deg.ini”

图 5 配置调试器和调试脚本



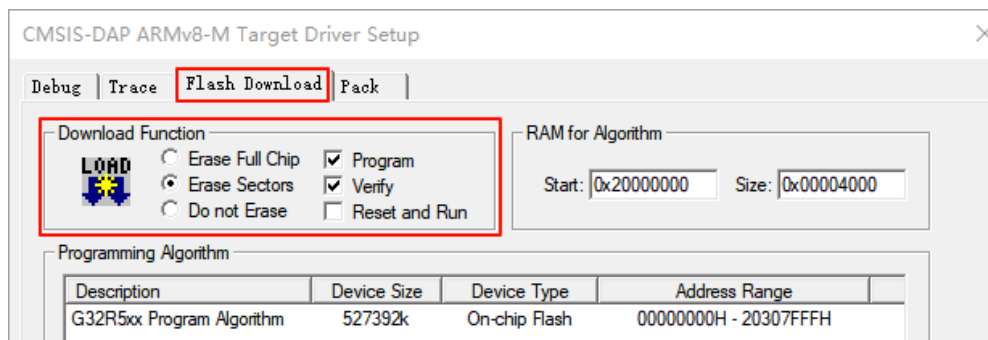
e) 配置调试器为 GEEHY-LINK。

图 6 选择调试器为 GEEHY-LINK



f) 配置程序下载方式。

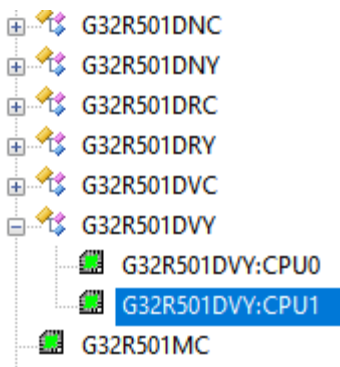
图 7 CPU0 程序下载配置



2. 新建工程，配置 CPU1 工程的调试设置：

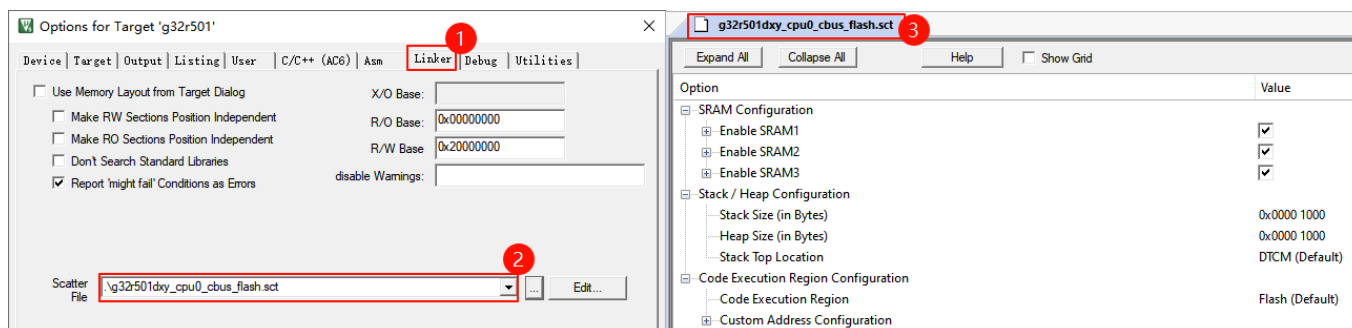
- a) 打开 MDK-ARM 并新建工程。
- b) 选择正确的设备，Project→Options for Target→Device，选择双核系列的 G32R501（图 8），并选择后面带“CPU1”字样的型号。

图 8 CPU1 工程选择



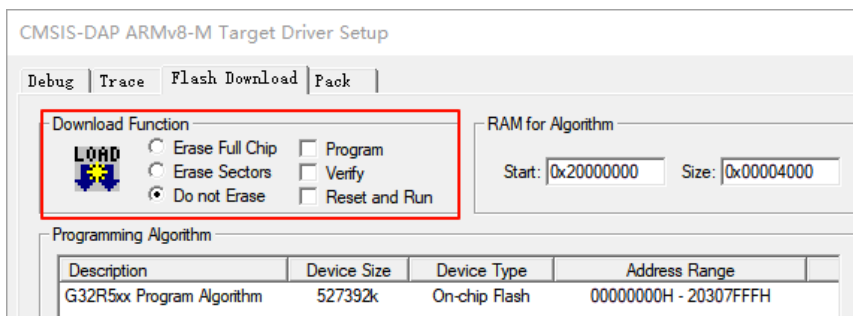
c) 配置.sct 文件，选择 CPU1 的配置。

图 9 CPU1 .sct 文件配置



- d) 调试器配置请参考前序章节的。
- e) 配置程序无需进行下载。

图 10 CPU1 程序下载配置



3. 使用 CPU0 工程下载 CPU1 的程序文件。

由于下载过程中的 Flash 操作均由 CPU0 完成，CPU0 的工程在编译时需要把 CPU1 需要运行的程序二进制文件通过 CPU0 工程进行下载。

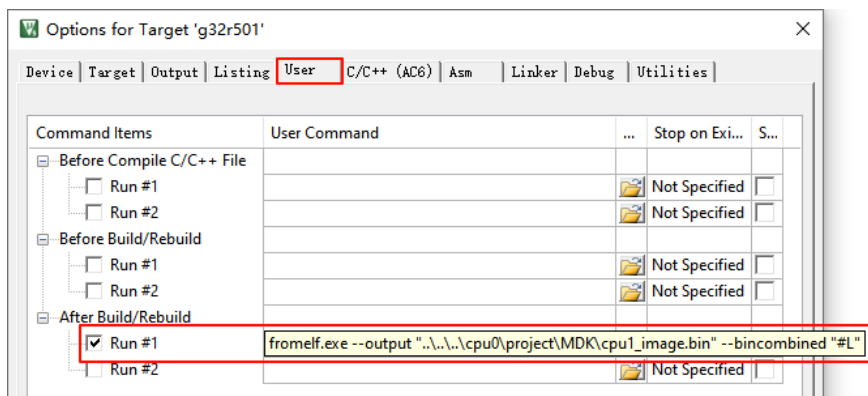
- a) 配置 CPU1 工程生成 bin 文件，在 Project→Options for Target→User→After Build/Rebuild，配置生成 bin 文件的命令。

示例使用的是：

```
fromelf.exe --output "..\..\cpu0\project\MDK\cpu1_image.bin" --bincombined "#L"
```

使用命令时，注意工程的路径。

图 11 Project→Options for Target→User→After Build/Rebuild



- b) 在 CPU0 工程中调用对应的 CPU1 的 bin 文件。示例程序如下：

```
__attribute__((__used__, section("cpu1_code")))
void G32R501_incbin(void)
{
    __asm(".incbin \"cpu1_image.bin\"");
}
```

- c) 若使用的是自定义的.sct 文件，需要用户在.sct 文件中指定 cpu1_code 段，且该段的定

义需要与 CPU1 运行的程序空间一致。

4. 关于示例.sct 文件。本章节使用的示例.sct 是 SDK\device_support\g32r501\common\sct\中的 g32r501dxy_cpu0_cbus_flash.sct 与 g32r501dxy_cpu1_cbus_flash.sct。

- a) 在 g32r501dxy_cpu0_cbus_flash.sct 中, 选择双核的配置后, 会将 G32R5xx 的 Flash 一分为 2。并声明了 **cpu1_code** 段的位置。

图 12 CPU0 中.sct 对 CPU1 程序运行段设置

```

247 #if CORE_CONFIG == 1
248 LR_ROM_CPU1 = RO_BASE + RO_SIZE/2 - RO_SIZE/2 {
249   ER_ROM_CPU1 = RO_BASE + RO_SIZE/2 - RO_SIZE/2 {
250     .ANY (cpu1_code)
251   }
252 }
253 #endif

```

Flash 在双核时的分配情况如:

表格 2 CPU0/1 运行空间设置

Flash 起始地址	大小	使用内核
0x08000000	0x050000	CPU0
0x08050000	0x050000	CPU1

- b) 在 g32r501dxy_cpu1_cbus_flash.sct 中, 关于 Flash 的使用配置与 r501_cpu0_flash_link.sct 的双核设置对应。

图 13 CPU1 的.sct 程序运行段设置

```

174 LR_ROM = RO_BASE + RO_SIZE/2 - RO_SIZE/2 {
175   ER_ROM = RO_BASE + RO_SIZE/2 - RO_SIZE/2 {
176     *.o (RESET, +First)
177     *(InRoot$$Sections)
178     .ANY (+RO)
179     .ANY (+XO)
180   }

```

5. 启动双核调试

完成正常的调试器配置及程序编译无误后, 即可开始双核调试配置。

- a) 启动 CPU0 工程调试, 并在设置 CPU1 启动的语句后打断点。

5 IAR EW for Arm 双核调试支持

最新版本的 IAR EW for Arm 可以从 IAR 官方网站下载。

5.1 在 IAR EW for Arm 上进行双核调试

如前文描述, G32R5xx 中的双核非对称系统需要特定的开发工具, 在 IAR EW for Arm 9.60.2 以上便支持对 G32R5xx 进行双核调试。

5.2 使用 GEEHY-LINK (WinUSB) 进行双核调试的步骤

本节提供了使用 IAR EW for Arm 9.60.2 和 GEEHY-LINK (WinUSB) 调试探针与 G32R5xx 微控制器配合工作的分步说明。

注意:

Arm® Cortex®-M52 的双核调试在 IAR EW for Arm 9.60.2 及更高版本中得到支持。

在进行下面的操作前, 请先安装 G32R5xx 芯片支持 (G32R5xx_AddOn_v1.0.0.exe)。

在此示例中, 需要为每个内核创建一个项目。

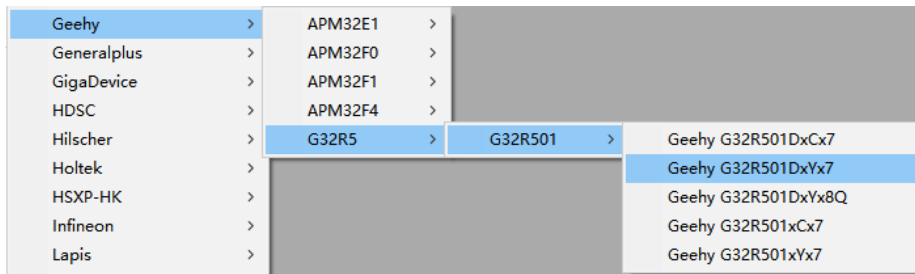
(示例程序可参考 G32R5xx_SDK\driverlib\g32r501\examples\eval\ipc\)

G32R5xx 芯片在 IAR EW for Arm 工程中并不会区分 CPU0/CPU1, 新建 CPU0/CPU1 工程时只需选择双核芯片即可。

1. 新建工程, 配置 CPU0/CPU1 工程的调试设置:

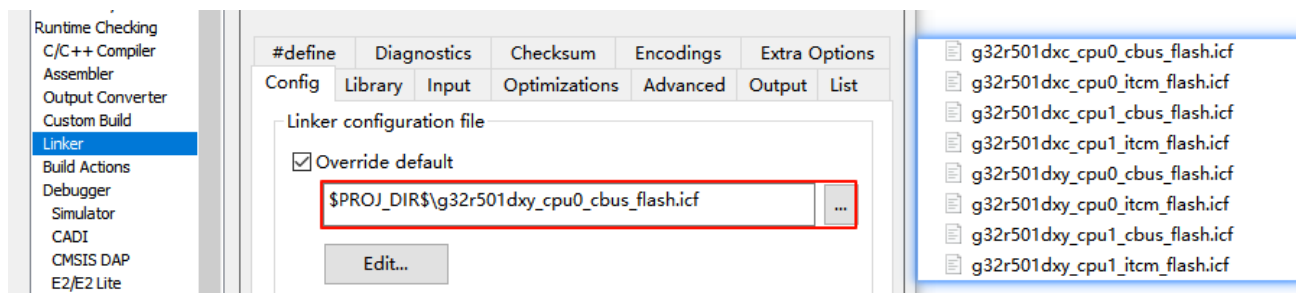
- a) 打开 IAR EW for Arm 并新建工程。
- b) 选择正确的设备, General Options→Target→Device, 选择双核系列的 G32R501 (图 17)。

图 17 G32R501 IAR 芯片选型 (部分)



- c) 配置 .icf 文件, 选择双核的配置。不同的 CPU 工程请选择不同的 .icf 文件。如 CPU0 的配置文件为 “g32r501dxy_cpu0_cbus_flash.icf”。

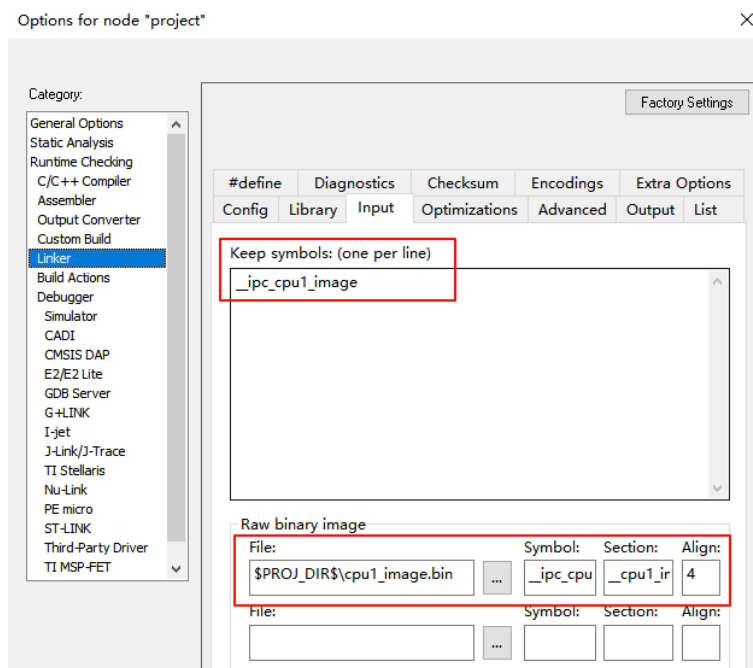
图 18 使用双核配置



d) 配置 CPU0 工程包含 CPU1 运行镜像: Linker→Input,

- i. 设置保持编译不优化 “ipc_cpu1_image”。
- ii. 加载 bin 文件路径及相关的配置。

图 19 使用双核配置

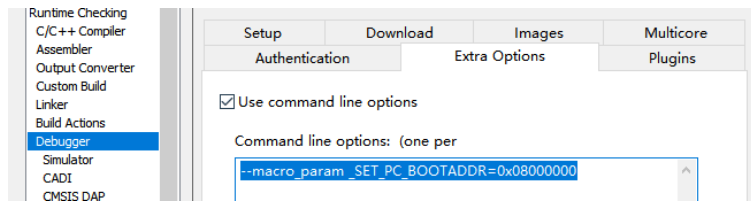


e) 配置仿真器及启动地址等配置:

- i. CPU0/CPU1 工程均需, 选择调试器为 “CMSIS-DAP”: Debugger→Setup。
- ii. CPU0 工程配置启动地址: Debugger→Extra Options→勾选 “Use command line options” →文本框中输入:

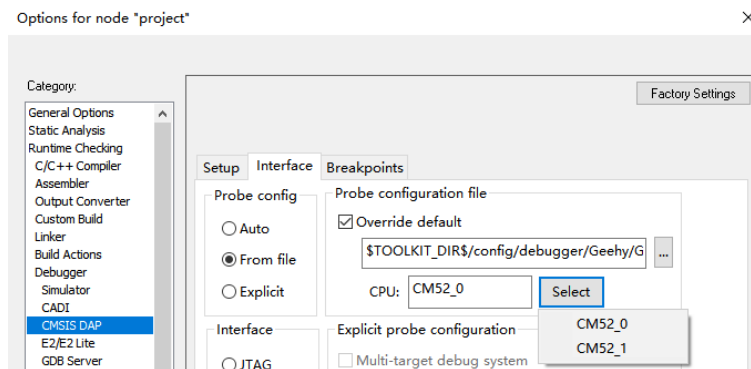
“--macro_param _SET_PC_BOOTADDR=0x08000000”。注意这里的地址需要与 CPU0 实际启动地址相对应。

图 20 配置 CPU0 工程启动地址



- f) 配置 CPU0 工程仿真 AP 端口: CMSIS DAP→Interface→Probe config 选择 “From file” →根据 CPU 选择 “CM52_0”。

图 21 配置 CPU0/CPU1 工程仿真 AP 端口

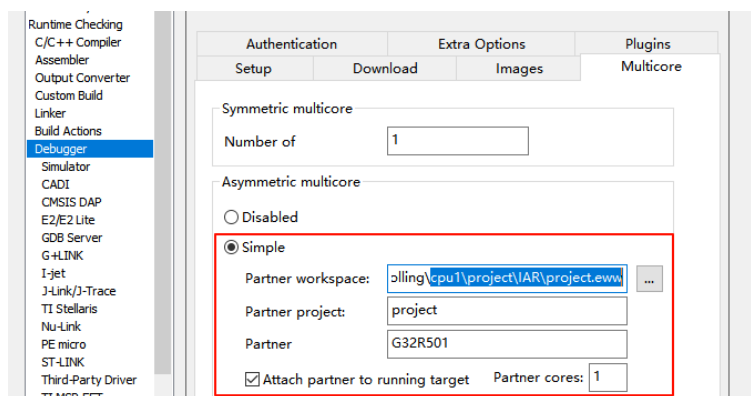


- g) 配置 CPU0 工程链接 CPU1 工程。在各自的工程都已经完成基础的配置后, 可使用 CPU0 工程链接 CPU1 工程, 以便启动仿真时可同时开启两个工程的仿真。

配置过程: Debugger→Multicore→Asymmetric multicore 勾选 “Simple” →Partner workspace 处选择 CPU1 工程的文件→Partner project 处填写 CPU1 工程名称→Partner 处填写需要放在的工程 Tag。

具体配置可参考下图。

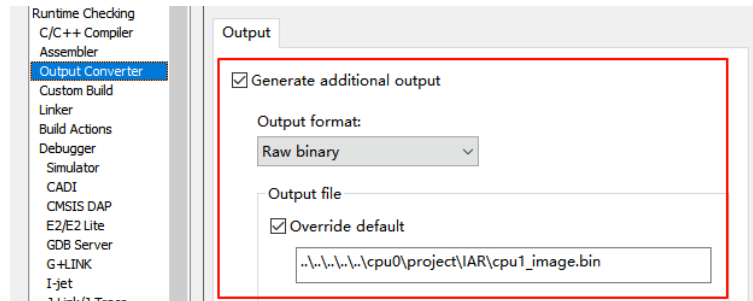
图 22 配置 CPU0 工程链接 CPU1 工程



2. CPU1 工程的额外设置:

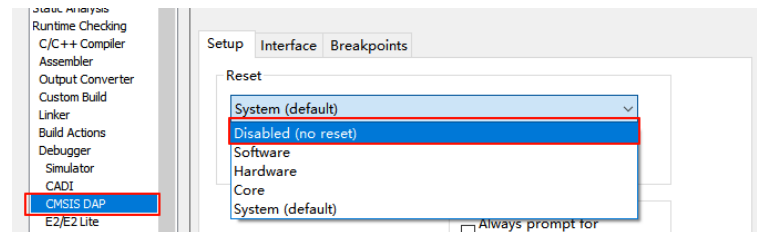
- a) 参考前面内容完成正确的芯片选型，icf 文件设置以及仿真设置。
- b) 配置输出 bin 文件至指定目录（需要与 CPU0 包含 CPU1 运行镜像的路径一致）。

图 23 配置 CPU1 工程输出 bin 文件至指定目录



- c) 配置 CPU1 工程仿真 AP 端口：CMSIS DAP→Interface→Probe config 选择 “From file” →根据 CPU 选择 “CM52_1”。
- d) CPU1 工程不需要配置需额外配置在仿真连接时不复位 MCU：CMSIS DAP→Setup→Disabled （no reset）。

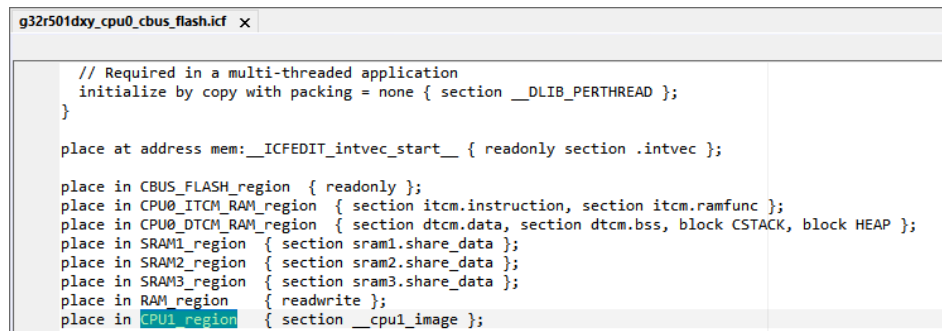
图 24 配置 CPU1 连接时不复位 MCU



3. 关于示例.icf 文件。本章节使用的示例.sct 是 SDK\device_support\g32r501\common\icf\中的 g32r501dxy_cpu0_cbus_flash.icf 与 g32r501dxy_cpu1_cbus_flash.icf。

- a) 在 g32r501dxy_cpu0_cbus_flash.icf 中，选择双核的配置后，会将 G32R5xx 的 Flash 一分为 2。并声明了 **cpu1_image** 段的位置。

图 25 CPU0 中.icf 对 CPU1 程序运行段设置



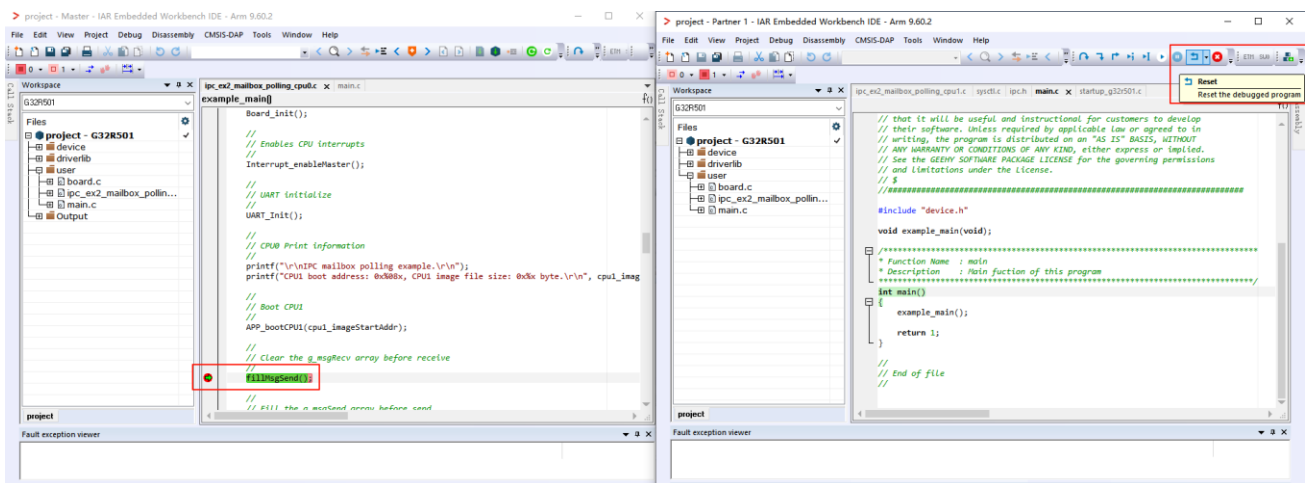
Flash 在双核时的分配情况参考表格 2 CPU0/1 运行空间设置。

4. 启动双核调试

完成正常的调试器配置及程序编译无误后,即可开始双核调试配置。

- a) 启动 CPU0 工程调试, 会直接启动两个 CPU。启动调试窗口后可看到两个调试窗口:
- 此时在 CPU0 工程中在启动 CPU1 的程序后打一个断点, 并使程序运行至此断点。此时 CPU1 的工程将会可以正常连接 CPU1。
 - CPU1 工程正常连接后请按下其工程的“Reset”以使得 CPU1 工程回到起始地址。
 - 后续便可根据需要进行双核仿真。

图 26 IAR 双核仿真调试界面



6 Eclipse 双核调试支持

最新版本的 Eclipse 可以从 Eclipse 官方网站下载。

注意: 本章的调试方式是使用 pyocd+GEEHY-LINK 进行调试。

6.1 在 Eclipse 上进行双核调试

请按照《[AN1126_G32R501 IDE 与工具链使用说明](#)》中完成对 pyOCD 的 G32R501 系列芯片的支持。

6.2 使用 GEEHY-LINK (WinUSB) 进行双核调试的步骤

本节提供了使用 Eclipse 和 GEEHY-LINK (WinUSB) 与 G32R5xx 微控制器配合工作的分步说明。

在此示例中, 需要为每个内核创建一个项目。

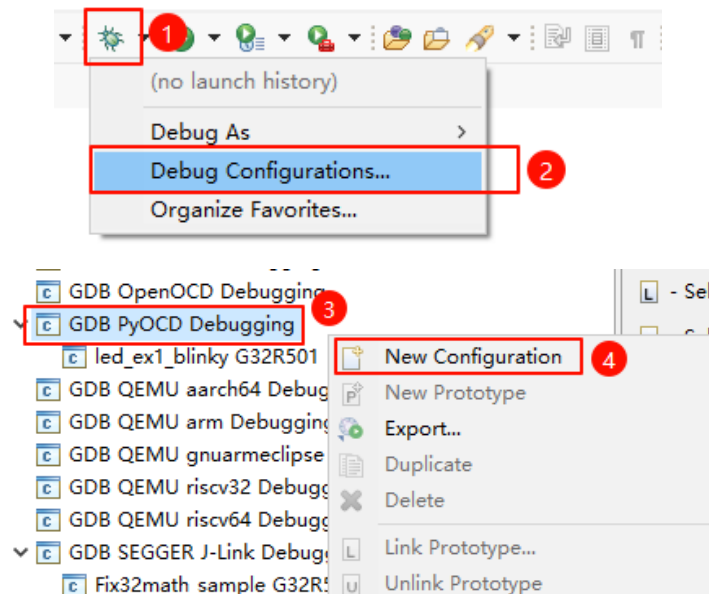
(示例程序可参考 G32R5xx_SDK\driverlib\g32r501\examples\eval\ipc\)

1. 导入工程, 确保编译无误后, 请按照如下步骤配置仿真选项卡。

- 新建仿真配置

- 1) 在 Debug 图标处左键, 以显示 Debug 配置。
- 2) 选择显示出来的 “Debug Configurations...”。
- 3) 在新窗口, 点击右键选择 “GDB pyOCD Debugging”。
- 4) 选择 “New Configuration” 以新建仿真配置。

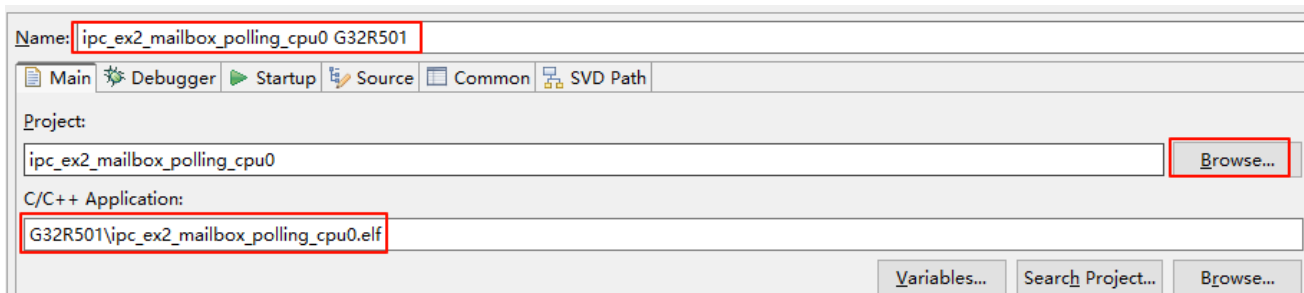
图 27 New Configuration



- 配置 Main 选项卡

- 1) 在最上端命名当前仿真配置名称。
- 2) 选择 “Browse...” ，选择当前仿真配置对应的工程。
- 3) 选择对应的仿真 elf 文件，例如：G32R501\ipc_ex2_mailbox_polling_cpu0.elf。示例使用的是相对于工程文件的相对路径，可支持绝对路径。

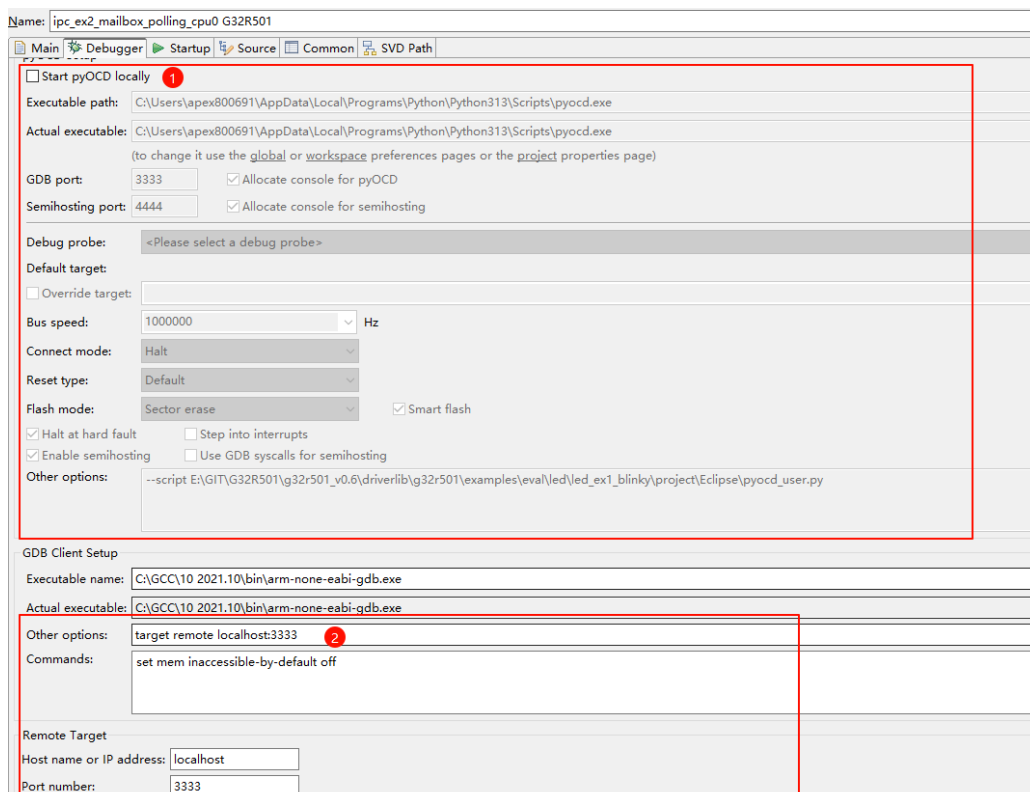
图 28 配置 Main



- 配置 Debugger 选项卡

- 1) 去除由 Eclipse 启动 pyOCD GDB Server 的设置。
- 2) 设置 GDB Client 连接至相应内核端口。一般默认端口为：core 0: 3333，core 1: 3334。

图 29 双核仿真 Debugger 选项卡



- 配置 Startup 选项卡

cpu0: CPU0 Startup 选项卡参考单核配置, 详见《[AN1126_G32R501 IDE 与工具链使用说明](#)》中单核仿真配置。

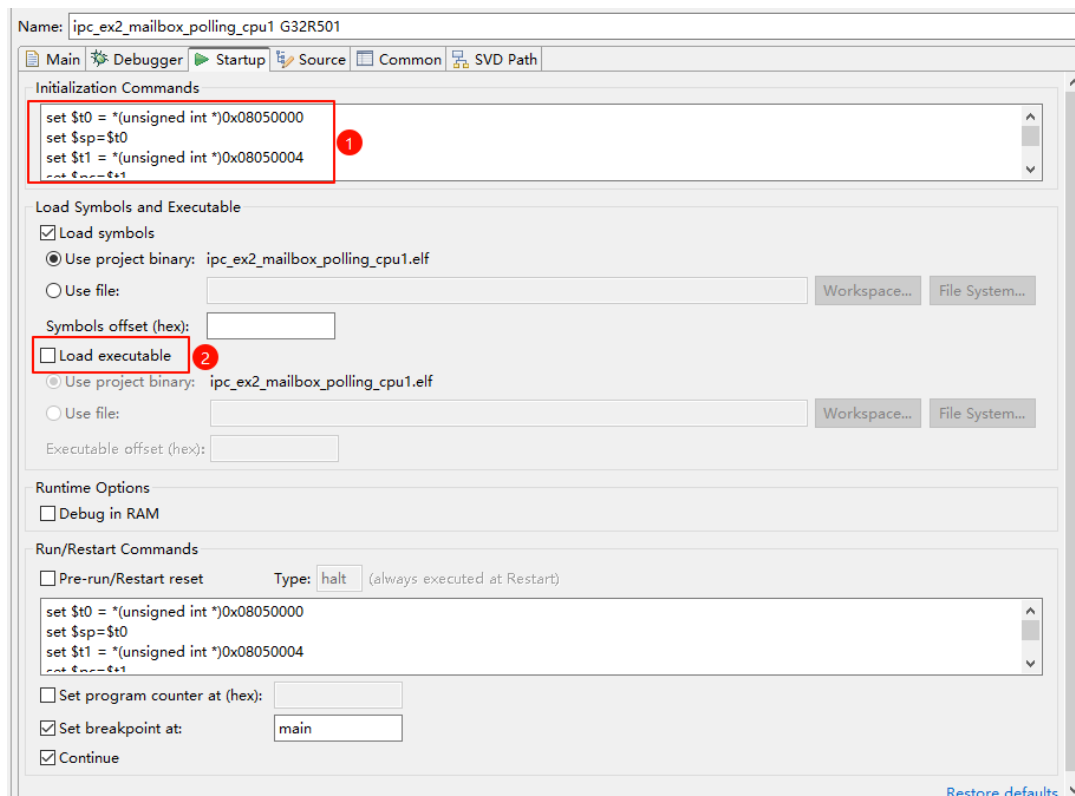
cpu1:

- 1) commander 选项卡去除解密序列, 仅保留 PC 设置序列。(注意修改 cpu1 程序的起始地址, 示例为 0x08050000)

```
set $t0 = *(unsigned int *)0x08050000
set $sp=$t0
set $t1 = *(unsigned int *)0x08050004
set $pc=$t1
set $xpsr=$xpsr|(1<<24)
```

- 2) 取消 “Load executable” 勾选。

图 30 Startup 选项卡



2. 从终端启动 pyOCD gdbserver。使用命令为:

pyocd gdbserver

- 终端启动 pyOCD gdbserver 的路径下应当包含以下文件:

1) pyocd.yaml, 双核版本, 参考: SDK/device_support/g32r501/common/pyOCD/。

target_override: g32r501dxx

frequency: 8000000 # Set 8 MHz SWD default for all probes

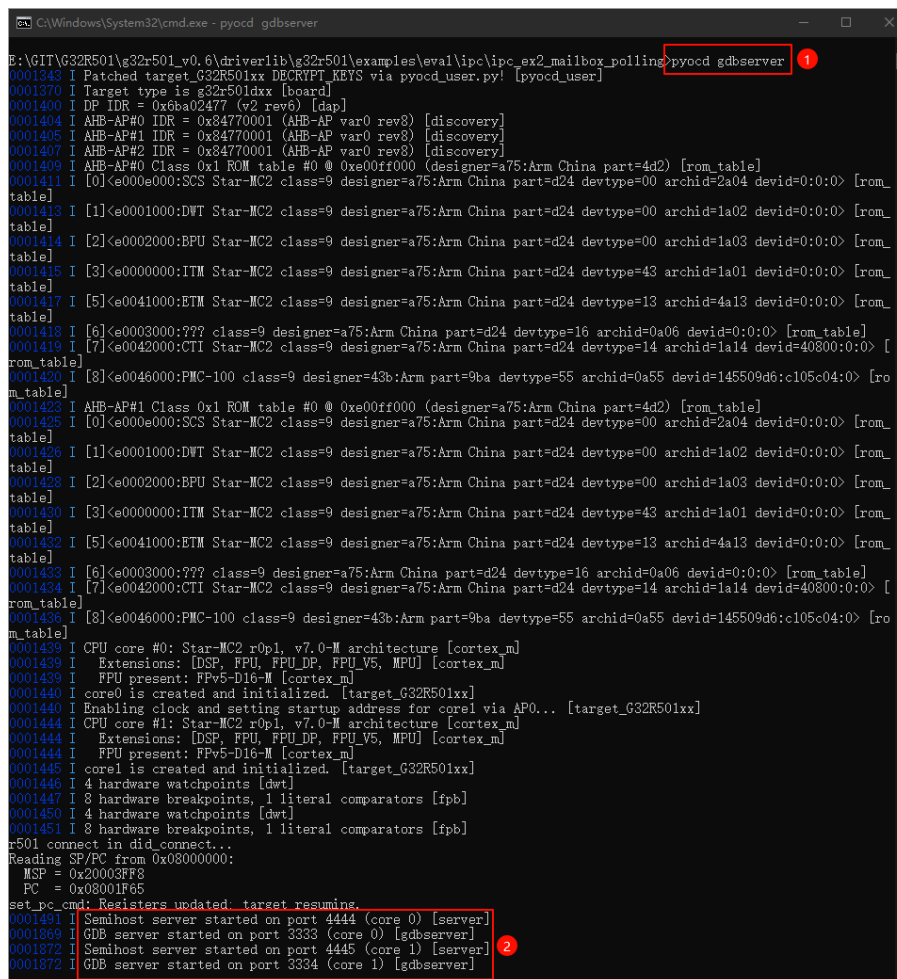
session:

enable_multicore_debug: true

persist: true

2) pyocd_user.py, 参考: SDK/device_support/g32r501/common/pyOCD/。

图 31 终端启动 pyocd gdbserver



```

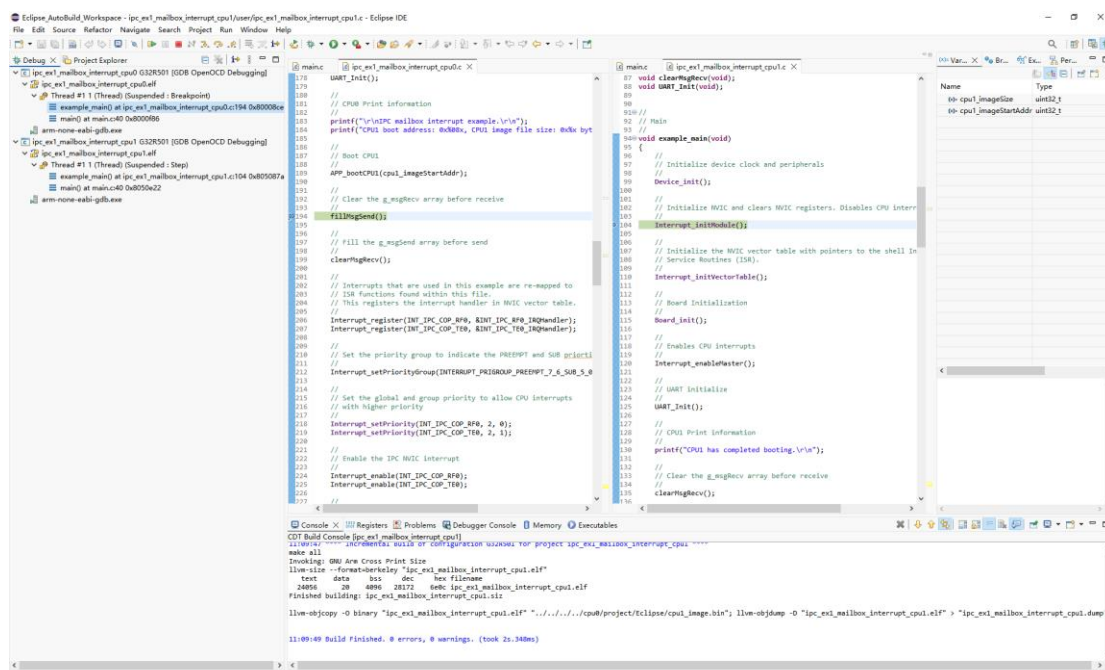
C:\Windows\System32\cmd.exe - pyocd gdbserver
E:\GIT\G32R501\g32r501_v0.6\driverlib\g32r501\examples\eval\ipc\ipc_ex2_mailbox_polling\pyocd gdbserver 1
0001343 I Patched target_G32R501xx DECRYPT_KEYS via pyocd_user.py! [pyocd_user]
0001370 I Target type is g32r501dxx [board]
0001400 I DP IDR = 0x6ba02477 (v2 rev6) [dap]
0001404 I AHB-AP#0 IDR = 0x84770001 (AHB-AP var0 rev8) [discovery]
0001405 I AHB-AP#1 IDR = 0x84770001 (AHB-AP var0 rev8) [discovery]
0001407 I AHB-AP#2 IDR = 0x84770001 (AHB-AP var0 rev8) [discovery]
0001409 I AHB-AP#0 Class 0x1 ROM table #0 @ 0xe00ff000 (designer=a75:Arm China part=4d2) [rom_table]
0001411 I [0] <e00e000:SCS Star-MC2 class=9 designer=a75:Arm China part=d24 devtype=00 archid=2a04 devid=0:0:0> [rom_table]
0001413 I [1] <e0001000:DWT Star-MC2 class=9 designer=a75:Arm China part=d24 devtype=00 archid=1a02 devid=0:0:0> [rom_table]
0001414 I [2] <e0002000:BPV Star-MC2 class=9 designer=a75:Arm China part=d24 devtype=00 archid=1a03 devid=0:0:0> [rom_table]
0001415 I [3] <e0000000:ITM Star-MC2 class=9 designer=a75:Arm China part=d24 devtype=43 archid=1a01 devid=0:0:0> [rom_table]
0001417 I [5] <e0041000:ETM Star-MC2 class=9 designer=a75:Arm China part=d24 devtype=13 archid=4a13 devid=0:0:0> [rom_table]
0001418 I [6] <e0003000:??? class=9 designer=a75:Arm China part=d24 devtype=16 archid=0a06 devid=0:0:0> [rom_table]
0001419 I [7] <e0042000:CTI Star-MC2 class=9 designer=a75:Arm China part=d24 devtype=14 archid=1a14 devid=40800:0:0> [rom_table]
0001420 I [8] <e0046000:PMC-100 class=9 designer=43b:Arm part=9ba devtype=55 archid=0a55 devid=145509d6:c105c04:0> [rom_table]
0001423 I AHB-AP#1 Class 0x1 ROM table #0 @ 0xe00ff000 (designer=a75:Arm China part=4d2) [rom_table]
0001425 I [0] <e00e000:SCS Star-MC2 class=9 designer=a75:Arm China part=d24 devtype=00 archid=2a04 devid=0:0:0> [rom_table]
0001426 I [1] <e0001000:DWT Star-MC2 class=9 designer=a75:Arm China part=d24 devtype=00 archid=1a02 devid=0:0:0> [rom_table]
0001428 I [2] <e0002000:BPV Star-MC2 class=9 designer=a75:Arm China part=d24 devtype=00 archid=1a03 devid=0:0:0> [rom_table]
0001429 I [3] <e0000000:ITM Star-MC2 class=9 designer=a75:Arm China part=d24 devtype=43 archid=1a01 devid=0:0:0> [rom_table]
0001432 I [5] <e0041000:ETM Star-MC2 class=9 designer=a75:Arm China part=d24 devtype=13 archid=4a13 devid=0:0:0> [rom_table]
0001433 I [6] <e0003000:??? class=9 designer=a75:Arm China part=d24 devtype=16 archid=0a06 devid=0:0:0> [rom_table]
0001434 I [7] <e0042000:CTI Star-MC2 class=9 designer=a75:Arm China part=d24 devtype=14 archid=1a14 devid=40800:0:0> [rom_table]
0001436 I [8] <e0046000:PMC-100 class=9 designer=43b:Arm part=9ba devtype=55 archid=0a55 devid=145509d6:c105c04:0> [rom_table]
0001439 I CPU core #0: Star-MC2 r0p1, v7.0-M architecture [cortex_m]
0001439 I Extensions: [DSP, FPU, FPU_DP, FPU_V5, MPU] [cortex_m]
0001439 I FPU present: FPU_V5-D16-M [cortex_m]
0001440 I core0 is created and initialized. [target_G32R501xx]
0001440 I Enabling clock and setting startup address for core1 via AP0... [target_G32R501xx]
0001444 I CPU core #1: Star-MC2 r0p1, v7.0-M architecture [cortex_m]
0001444 I Extensions: [DSP, FPU, FPU_DP, FPU_V5, MPU] [cortex_m]
0001444 I FPU present: FPU_V5-D16-M [cortex_m]
0001445 I core1 is created and initialized. [target_G32R501xx]
0001446 I 4 hardware watchpoints [dwt]
0001447 I 8 hardware breakpoints, 1 literal comparators [fpb]
0001450 I 4 hardware watchpoints [dwt]
0001451 I 8 hardware breakpoints, 1 literal comparators [fpb]
r501 connect in did_connect...
Reading SP/PC from 0x08000000:
  MSP = 0x20003FF8
  PC = 0x08001F65
set_pc_cmd: Registers updated, target resuming.
0001491 I Semihost server started on port 4444 (core 0) [server]
0001869 I GDB server started on port 3333 (core 0) [gdbserver]
0001872 I Semihost server started on port 4445 (core 1) [server]
0001872 I GDB server started on port 3334 (core 1) [gdbserver] 2

```

3. 在 Eclipse 分别启动两个仿真服务

- 启动 CPU0 工程调试, 并在设置 CPU1 启动的语句后打断点。在示例中是在 APP_bootCPU1(cpu1_imageStartAddr); 语句后打断点。
 - 启动 CPU1 工程调试。
 - 根据需要进行双核仿真。
- 1) 点击 cpu0 对应的线程控制 cpu0 的仿真
 - 2) 点击 cpu1 对应的线程控制 cpu1 的仿真

图 32 Eclipse 双核仿真调试界面



7 版本历史

表格 3 文件版本历史

日期	版本	变更历史
2025.01	1.0	新建
2025.04	1.1	新增“Eclipse 双核调试支持”章节

声明

本手册由珠海极海半导体有限公司（以下简称“极海”）制订并发布，所列内容均受商标、著作权、软件著作权相关法律法规保护，极海保留随时更正、修改本手册的权利。使用极海产品前请仔细阅读本手册，一旦使用产品则表明您（以下称“用户”）已知悉并接受本手册的所有内容。用户必须按照相关法律法规和本手册的要求使用极海产品。

1、权利所有

本手册仅应当被用于与极海所提供的对应型号的芯片产品、软件产品搭配使用，未经极海许可，任何单位或个人均不得以任何理由或方式对本手册的全部或部分内容进行复制、抄录、修改、编辑或传播。

本手册中所列带有“®”或“™”的“极海”或“Geehy”字样或图形均为极海的商标，其他在极海产品上显示的产品或服务名称均为其各自所有者的财产。

2、无知识产权许可

极海拥有本手册所涉及的全部权利、所有权及知识产权。

极海不应因销售、分发极海产品及本手册而被视为将任何知识产权的许可或权利明示或默示地授予用户。

如果本手册中涉及任何第三方的产品、服务或知识产权，不应被视为极海授权用户使用前述第三方产品、服务或知识产权，也不应被视为极海对第三方产品、服务或知识产权提供任何形式的保证，包括但不限于任何第三方知识产权的非侵权保证，除非极海在销售订单或销售合同中另有约定。

3、版本更新

用户在下单购买极海产品时可获取相应产品的最新版的手册。

如果本手册中所述的内容与极海产品不一致的，应以极海销售订单或销售合同中的约定为准。

4、信息可靠性

本手册相关数据经极海实验室或合作的第三方测试机构批量测试获得，但本手册相关数据难免会出现校正笔误或因测试环境差异所导致的误差，因此用户应当理解，极海对本手册中可能出现的该等错误无需承担任何责任。本手册相关数据仅用于指导用户作为性能参数参照，不构成极海对任何产品性能方面的保证。

用户应根据自身需求选择合适的极海产品，并对极海产品的应用适用性进行有效验证和测试，以确认极海产品满足用户自身的需求、相应标准、安全或其它可靠性要求；若因用户未充分对极海产品进行有效验证和测试而致使用户损失的，极海不承担任何责任。

5、合规要求

用户在使用本手册及所搭配的极海产品时，应遵守当地所适用的所有法律法规。用户应了解产品可能受到产品供应商、极海、极海经销商及用户所在地等各国有关出口、再出口或其它法律的限制，用户（代表其本身、子公司及关联企业）应同意并保证遵守所有关于取得极海产品及/或技术与直接产品的出口和再出口适用法律与法规。

6、免责声明

本手册由极海“按原样”（as is）提供，在适用法律所允许的范围内，极海不提供任何形式的明示或暗示担保，包括但不限于对产品适销性和特定用途适用性的担保。

极海产品并非设计、授权或担保适合用于军事、生命保障系统、污染控制或有害物质管理系统中的关键部件，亦非设计、授权或担保适合用于在产品失效或故障时可导致人员受伤、死亡、财产或环境损害的应用。

如果产品未标明“汽车级”，则表示不适用于汽车应用。如果用户对产品的应用超出极海提供的规格、应用领域、规范，极海不承担任何责任。

用户应该确保对产品的应用符合相应标准以及功能安全、信息安全、环境标准等要求。用户对极海产品的选择和使用负全部的责任。对于用户后续在针对极海产品进行设计、使用的过程中所引起的任何纠纷，极海概不承担责任。

7、责任限制

在任何情况下，除非适用法律要求或书面同意，否则极海和/或以“按原样”形式提供本手册及产品的任何第三方均不承担损害赔偿责任，包括任何一般、特殊因使用或无法使用本手册及产品而产生的直接、间接或附带损害（包括但不限于数据丢失或数据不准确，或用户或第三方遭受的损失），这涵盖了可能导致的人身安全、财产或环境损害等情况，对于这些损害极海概不承担责任。

8、适用范围

本手册的信息用以取代本手册所有早期版本所提供的信息。

©2025 珠海极海半导体有限公司 – 保留所有权利